

기술규격평가결과 (업체명 : 지엔케이 주식회사 )

평가항목		배점	위원별 점수					총점 (평균)
			A	B	C	D	E	
일반부문 (20점)	<b>o 업체 일반현황</b> - 제안 개요 및 제안사의 일반현황, 주요연혁, 주요 사업 분야, 기술인력 현황	10점	10	4	7	7	10	7.6점
	<b>o 기업신용도</b> - 신용평가에 따른 경영 상태	10점	8	8	8	8	8	8점
기술부문 (60점)	<b>o 공고 규격의 적합성</b> - 300mm wafer(25매) 공정 자동화 시스템 - Chamber 적합성 (독립구성, align 기능, ESC 사양) - RF power 사양 (5kW 이상, 주파수 등) - Pressure gauge, switch 적합성 - Vacuum pump (low, high vacuum) 사양 적정성 - Gas line, MFC, piezo, valve 수량, 안정성, 규격 적정성 - Chiller, line 가동 온도, 용량 적합성 - Hardware, software 안전장치	30점	30	30	30	30	30	30점
	<b>o 설비능력</b> - 산화막 식각 공정 - SiO2 최대 etch rate - SiO2 최대 profile angle - SiO2 최대 selectivity (to PR) - SiO2 uniformity (WIW, WTW) - 안정적인 wafer transfer, align 설비 - EPD, UPS, Interlock, 시스템 자동화 설비	30점	20	30	30	30	30	28점
관리부문 (20점)	<b>o 사후 관리 및 지원</b> - 장비 유지보수, 인력운영계획 - 유지보수를 위한 부품수급의 용이성	10점	7	4	7	4	7	5.8점
	<b>o 교육훈련, 추진 계획 및 기타 제안</b> - 교육훈련 계획 - 납품 및 설치일정표 등의 적합성 - 기타 제안 사항	10점	10	7	7	7	1	6.4점
<b>합 계</b>		<b>100점</b>						<b>85.8점</b>